

## WSTS：今年全球半导体市场或缩小 12%

来源：日本经济新闻

WSTS 6 月 4 日发布预测称，2019 年的市场规模为 4120 亿美元，同比缩小 12%。在 2018 年秋季的上次预测中，曾认为市场将增长 2.6%。该组织认为，由于中美贸易摩擦等影响，经济的不确定性加强，电子产品等的需求将下滑。

半导体市场一直在重复“硅周期”，每隔 3~4 年在景气 and 低迷之间转换。此次的减速受到 2017~2018 年维持高增长的反向影响，但降幅超过雷曼危机后的 2009 年（减少 9%），创出 IT 泡沫崩溃的 2001 年（减少 32%）以来的最大降幅。

作为下调预测的理由，世界半导体贸易统计组织列举了中美贸易摩擦、英国脱欧等世界局势的变化、以及智能手机需求接近饱和等。同时，截至 2018 年一直大量采购半导体的美国数据中心运营商也转向了去库存。按单月计算的市场规模（销售额的 3 个月移动平均值）自 1 月起转为低于上年。

明显减速的是用于数据中心和智能手机存储介质等的半导体存储器。存储器占半导体市场整体的 3 成，2019 年的市场规模预计降至 1095 亿美元，减少 30.6%。

半导体厂商已开始减产和推迟设备投资，但价格仍持续低迷。在存储器中，DRAM 的大单优惠价格比 2018 年 10 月下降近 3 成，NAND 型闪存的价格也在半年里下跌 3 成。

很多观点认为，5G 和新一代汽车的普及将拉动需求，半导体市场从中期来看仍将扩大。

文章收入时间：2019-06-05